3D09

グラファイト (0001)面における鎖状炭化水素の C K-NEXAFS 測定 (東京農工大工¹、KEK-PF²) 遠藤 理¹、隅井 良平²、雨宮 健太²、尾崎弘行¹

[序] 有機薄膜を形成するための基板として、グラファイト(0001)面がしばしば用いられる。 これは、広範囲に平滑で不活性な清浄表面を、比較的容易に得ることができるためである。 一方、この基板上の薄膜の構造解析は容易ではなく、走査トンネル顕微鏡などによる分子配 列の研究例は多くあるが、赤外反射吸収分光や、X線吸収端微細構造(NEXAFS)などによる、 分子配向を解明する研究例は余り見られない。炭素原子のK吸収端NEXAFS(CK-NEXAFS) の場合、基板が炭素からなるため、薄膜からの信号を基板の信号と分離する必要があること が、測定を困難にしている。そこで本研究では、X線の吸収に伴って放出される光電子の脱 出深度の放出角度依存性を利用した、深さ分解型の検出器を用い、グラファイト(0001)面に 形成した *m*ドデカン薄膜の信号を分離することによる構造解析を試みた。

[実験] 実験は高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・放 射光科学研究施設(KEK-PF)の、軟 X 線分光ステーション BL-7A で 行った。大気中で劈開した高配向熱分解グラファイトを、超高真空中 (~2 x 10⁻¹⁰ Torr.)で 1100 K に加熱し清浄化した後、200 K で r ドデ カン(>99.5 %,東京化成)を、バリアブルリークバルブからドースした。 ドース量は、1.0 x 10⁻⁷ Torr. x 10 s = 1 L を単位として、時間で制御 した。C K-NEXAFS 測定は、阻止電位 200 V で低速電子を除いた部 分電子収量法によって、直線偏光した X 線を、表面法線からの角度 θ = 0°(Normal Incidence, NI)、35°(Magic angle Incidence, MI)、 75°(Grazing Incidence, GI) で入射することによって行った。その 際、サンプル直下においた、マイクロチャンネルプレート(MCP) お よび蛍光スクリーンと CCD カメラから成る、イメージング型検出器 を用い、X 線吸収に比例して放出される光電子を、検出角 θ_d 毎に 分離して収集した(図 1)。なお測定時の基板温度は 200 K である。



detector 図 1。XAFS 測定配置図

[結果と考察] 図 2a に *n*ドデカンを 1 L ドースした試料の、部分電子収量法による C K-NEXAFS スペクトルを示す。286.3 eV 付近に現れているピークは、グラファイト基板の 炭素 1s π^*cc 遷移に相当し、293 eV 付近のピークは、同じくグラファイト基板の 1s σ^*cc 遷移に相当する[1]。さらにピーク間のエネルギー領域に、清浄表面では検出されない構造が 出現しており、これは *n*ドデカン中の炭素の 1s σ^*cH (+ R, Rydberg 状態)遷移に相当する と考えられる。検出角 θ_d 毎に分離したデータについて、以下の式[2]を用いたフィッティング を行い、*n*ドデカン単分子層の吸収係数 μ_m と、基板の吸収係数 μ_s とに分離した結果を図 2b お よび c に示す。

$$Y(E) = C \sum_{n=1}^{N} \mu_n(E) \exp[-d\{\frac{(n-1)}{\lambda}\} + \frac{1}{\cos\theta_i} \sum_{k=1}^{n-1} \mu_k(E)\}] + aB(E)$$

ここで、Yは入射光強度で規格化した電子の 収量(フィットすべきスペクトル)、Cは比例 係数、*E*は入射光のエネルギー、*d*および ↓はそれぞれ層間隔および光電子の脱出深 度、n は層数で n=1 が単分子層(m)、2 以 上が基板(s)に対応する。指数内の第1項は 光電子の減衰を、第2項は入射 X 線の自己 吸収を反映している。また *aB*(*E*)はバック グラウンド信号を表す項である。検出深さ λe 内に含まれる N層に関して和をとり、対応 するスペクトルを良く再現する $\mu_{\rm m}$ と $\mu_{\rm s}$ と を抽出した。検出角 θ_{d} と検出深さ λ_{e} との 関係は、Ni 薄膜の測定結果からの見積もり [2]を援用し、µk(E)にはX線吸収係数から算 出した pre edge と post edge のエネルギー における値を考慮した上で、再帰的に解いた。 図 2c のスペクトルは、清浄なグラファイト のものに近い。一方、図 2b のスペクトルで は、シャープな構造をもつ基板の 1s σ*cc が比較的良く除去されており、ブロードな 1s σ*cc が NI で最も多く残っている。さ で顕著である。これらは、*m*ドデカンの炭 素骨格面が下地に平行な配向をしている **ことを示唆する。**一方、基板の 1s π*cc 遷移の位置には構造が残ってしまってい るが、これは GI では基板の信号が強いた め、NI では、劈開が上手くいっていない 箇所からの信号が存在するためであると 考えられる。



[参考文献]

1. P. Skytt, et al., Phys. Rev. B, 50(1994)10457.

2. K. Amemiya, et al., Phys. Rev. B, 72(2005)201404(R).